**반도체 장학금 추천서 (박사)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **신청인** | **성명** |  | **생년월일** |  |
| **소속** | 학사 학교명 : 학과명 : 석/박사 학교명 : 학년 : Lab : 지도교수님 성함 : | | |
| **주소** |  | | |
| **연락처** |  | **이메일** |  |
| **추천인** | **성명** |  | | |
| **소속  (직위)** |  | | |
| **연락처** |  | **이메일** |  |

본 신청인은 귀 장학사업의 취지와 목적에 부응하여 학업과 행실이 타의 모범이 될 것을 서약하며, 이를 위반할 경우 규정에 의한 조치에 순응할 것을 서약합니다

2021년 월 일

추천학교명\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

신청인 (인)

추천인 (인)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | **이력서 (Resume)** | | | | | | | |  | |
| **개인정보**  **Personal Information** | **이름 (Name)** | | | (국문/Korean) (영문/English) | | | | | | | | | | | |
| **생년월일  (Date of Birth)** | | |  | | | | **성별 (Gender)** | | | | |  | | |
| **이메일  (E-mail Address)** | | |  | | | | **전화번호 (Phone #)** | | | | |  | | |
| **주소  (Home Address)** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **\*최근 학력부터 기재하시고, 편입한 경우 편입 전 학교까지 기재하십시오.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **학력사항**    **Education** | **기간 (Period)** | | **학교 (School)** | | | | | | | **전공 (Major)** | | | | **학위 (Degree)** | **평점GPA** |
| Jan.2021~Mar. 2021 | | 예시) 한국대학교 | | | | | | | 예시) 물리학 | | | | 석사(졸업/졸예) | 4.5/4.5 |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **교육 / 연수**  **Training** | **기간 (Period)** | | **교육내용 (Training)** | | | | | | | | **교육기관 (Hosting Organization)** | | | | |
| Jan.2021~Mar. 2021 | | 예시) 어학연수 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | 예시) 반도체 공정교육 | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **자 격 증**  **Certificates** | **기간 (Period)** | | **자격증명 (Certificates)** | | | | | | | | | **발급기관 (Issuing Organization)** | | | |
| Jan.2021~Mar. 2021 | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **언어능력 (Language Skill)** | | | | | | | | | **Other Experiences (동아리, 봉사활동 등)** | | | | | | |
| **English** | Test | TOEIC | | | Score/Date | | (예) 990/Jan.2020 | |  | | | | | | |
| Test |  | | | Score/Date | |  | |  | | | | | | |
| Basic  Intermediate Fluent | | | | | | | | **Awards (공모전 참가 및 수상경험)** | | | | | | |
| **Other Languages** | Name | Basic  Intermediate Fluent | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Basic  Intermediate Fluent | | | | | | |  | | | | | | |

**자기소개서 (Self-Introduction)**

**\* 아래의 질문에 대한 본인의 의견을 2page 이내로 국문으로 작성하여 주세요.**

|  |
| --- |
| **1. 반도체 공정 또는 장비 관련하여 본인이 보유한 지식 및 경험을 기술하여 주십시오. 2. 장래 계획/포부는 무엇입니까?  3. 본인의 강점에 대해 기술하여 주십시오.** |

**연구실적 및 논문 / 프로젝트 기술서   
 (Thesis & Project Description)  
\* 길이 제한없이 자세하게 작성하여 주세요.**

|  |
| --- |
|  |

**지원자 개인정보 수집 ∙ 이용 동의서**

어플라이드 머티어리얼즈 코리아(이하 '회사'라 칭함)는 다음과 같이 회사업무에 반드시 필요한 범위 내에서 개인정보보호법 제 15조 등 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하여 입사 지원자의 개인정보를 수집 및 이용하고자 합니다.

**1. 수집 항목**

성명(한글, 영문), 연락처(핸드폰, 이메일 주소), 생년월일, 병역사항, 학력사항, 성적, 교육, 경력사항, 자격증, 대내외활동, 수상내역 등

**2. 수집 이용목적**

입사 지원자의 채용 및 평가 등 채용 전반의 업무에 필요한 개인정보를 수집하고 이용하고자 함

**3. 보유 및 이용기간**

채용정보 제공을 위해 본 채용 전형 종료시점까지 보유/이용할 예정이며, 최종합격자를 제외한 구직자를 대상으로 채용여부 확정일로부터 30일 이내에 기 제출한 채용서류의 반환을 청구할 수 있음. 다만 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 경우나 당사의 요구없이 자발적으로 제출한 경우에는 작성자 삭제 요청시까지 보관하게 되며 별도 삭제요청이 없을 경우 당사 개인정보처리지침에 따라 처리(삭제)됨

* 귀하께서는 귀하의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부하실 권리가 있습니다.

그러나 개인정보 수집 및 이용에 대해 동의를 거부하실 경우 당사 채용전형이 진행되지 않을 수 있습니다.

본인은 상기와 같이 개인정보를 수집하고 이용함에 있어 충분히 내용을 확인하고 이에 동의합니다.

2021년 월 일 성명 : (인 또는 서명)

**어플라이드 머티어리얼즈 코리아 귀중**